METHOD FOR MEASURING THICKNESS OF THIN METAL FILM

Patent Number:

JP61066104

Publication date:

1986-04-04

Inventor(s):

FUKUSHIMA SHIRO

Applicant(s):

ANELVA CORP

Requested Patent:

☑ JP61066104

Priority Number(s):

IPC Classification:

G01B7/10

Application Number: JP19840187750 19840907

EC Classification:

Equivalents:

JP1797718C, JP5006641B

Abstract

PURPOSE:To measure the thickness of very thin films highly accurately, by providing two current coils inducing eddy currents so as to face the upper and lower surfaces of the thin metal films. CONSTITUTION: The oscillating coil of a Copitts-type oscillator is divided into two parts L1 and L2, which are both eddy-current inducing coils. Thin films to be measured are provided between the coil L1 and the coil L2. and the measurement is carried out. Namely, three thin films to be measured 31, whose thicknesses t=t1, t2 and t3 are accurately measured, are prepared. A distance lbetween the two coils L1 and L2 is fixed at a constant value. The thin film 31 and an insulating substrate 30 are held between the measuring coils. A distance (d) between the coil L1 and the surface of the thin films 31 are variously changed, and the oscillating amplitude of the oscillator is measured. The value of (d) is made to be the value in the vicinity of 1/2. Thus the measurement with few errors can be carried out.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

⑲ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61-66104

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和61年(1986)4月4日

G 01 B 7/10

7355-2F

審査請求 有 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称 ::

金属薄膜膜厚測定方法

②特 願 昭59-187750

@出 願 昭59(1984)9月7日

砂発明者福島

志郎

東京都府中市四谷5-8-1 日電アネルバ株式会社内

の出 願 人 日電アネルバ株式会社

東京都府中市四谷5-8-1

四代 理 人 弁理士 村上 健次

明 細 書

1. 発明の名称

金属薄膜膜厚侧定方法

2. 特許請求の範囲.

被制定金属薄膜に鍋電流を流し、該鍋電流によって生ずるエネルギー損失の大小を該金属薄膜の厚みに換算する金属薄膜膜厚の測定方法において、該鍋電流を誘導する二個の電流コイルを、該金属薄膜の表,異に、対向設置したことを特徴とする金属薄膜膜厚測定方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は半導体デバイス,ブリント配線板等の 製造工程その他で利用される金属薄膜の膜厚を測 定する方法に関するものである。

(従来技術とその問題点)

金属郡膜の膜厚を測定する方法の一つとして、 高周波を印加したコイルを当該被測定郡膜に近接 させて海膜中に過電流を発生させ、との海膜に生 する過電流損が当該海膜の膜厚に比例しかつこれ が前記コイルのQを低下させることを利用してそ の膜厚を測定する方法がある。

との方法を利用する従来の測定法は、次のよう なものとなっている。

例えば第4図に示すような、コイルL・コンデンサ C1・C2・増幅器 T で構成される発振器 O 8 C のコイル D を、第5図のLのように小型に巻回して、第5図のLのように小型に巻回して、発振させ、その距離 d を d」に固定して、発振器 O 8 C の発振機 d を d」に固定して、発振器 O 8 C の発振機 a の 「発振々幅対膜 a 曲線」 D な を の値 A から第6図の「発振々幅対膜 p 曲線」 D な を を 知るものである。 ただしての第6図の「発振々幅対膜 P 曲線」 D は は 被 関厚を、別途精密を もつ様 の である。 ただして 距離 d = d の で を 後に な で で を 後に な の で を 後に な の で を る の で ある。

この従来の測定法には次の欠点がある。即ち、 コイルLから被測定膜 3 1 の表面までの距離 d が d.からd.,d.に変るときは「発振振幅対解厚の曲線」が第6図のように、曲線 D.(d=d.)から D.(d=d.), D.(d=d.)の如く変化するので、 御定に当っては距離 d を正確に d.に合致させなければ測定観差が大きくなるということである。

例えば、この従来の測定法を採用する市販の測定装置では、1 μm 程度の膜厚を±0.01 μm の誤差で測定するためには、距離 d を d₁ ± 5 μm の範囲内に納める必要がある。これは多くの場合測定不能を意味する。何故なら± 5 μm は、すでに基板30のコイル L 部分にかける反り(跨曲)または凹凸の範囲の値を超えている、という場合が多いからである。即ち、一定の膜厚以下の極めて海い腹でなる。とは使用に耐えないということになる。

(発明の目的)

本発明は従来法のこの欠点を克服し、従来法で制定不可能な極めて薄い膜をも、小さい制定誤差で測定することのできる新規の薄膜測定法の提供を目的とする。

- 3 -

t をパラメータとして描いたのが、第3凶の
T₁(t=t₁), T₂(t=t₂), T₃(t=t₃) 曲線である。
第3囚には、前記した第4,5囚の従来の測定
法で、同じ試料を測定して得た曲線 T₁'(t=t₁),
T₂'(t=t₂), T₃'(t=t₁) も点線で併記してある。
曲線 T₁, T₂, T₃ はそれぞれ d₀÷e½ にて極小値を
示し、ほゞ二次曲線で背曲する。従って、距離 d
を e½ 附近にとるととで、誤差の少い測定が可能

1 例をあげると、絶縁皮膜剣級を直径 2 mm のコアに 6 5 ターン巻いて 8 0 μHのコイルにしたもの 2 個を Li , Li として使用し、 2 0 0 KHz の周波数を使って、 1 μm の薄膜の膜厚を 0.0 1 μm の誤差で測定せんとする場合、距離 d に許される誤差は ± 5 0 μm であった。

前記した従来の制定法を用いる 1 6 0 μH のコイルで、 d の許容誤差が±5 μm であったのと較べると格段の向上と言うことができる。

なお、実験によれば、 Li とLi はその結線を逆向 きにしても、ほど同様の好成績で膜厚測定を行な

(発明の構成)

本発明は、被測定金属薄膜を挟んでその衰退に、 との薄膜に過電流を誘導するコイル 2 個を対向設 関し、この過電流によって生するエネルギー損失 の量を用いて前記薄膜の腹厚を測定することで、 前記目的を達成したものである。

(寒施例)

第1図は本発明の実施例の発振器であって、第4図のコルピッツ型発振器発振コイルLを2分割して Li とLi にし、 これらをともに過電流誘導コイルとし、コイル Li とコイル Li の間に被測定薄膜を置いて測定を行なりものである。

第2図にその測定状況を示す。

この第1,2 図で、膜厚 t = t, , t, , t, を正確に測定された3 個の被測定薄膜3 1 を用意し、二つのコイル Li , L2 間の距離 e を一定に固定した測定コイルの間に、第2 図のように薄膜3 1 , 絶録基板3 0 を挟み、コイル Li と薄膜3 1 の表面の間の距離 d を 様々に変更して第1 図の発振器の発振々幅を実測して、「発振々幅対距離 d の曲線」を

- 4 -

うととが可能であった。

また、この測定装置を用いるような被測定膜 3 1 の表面の凹凸、絶縁基板 3 0 の 湾曲等はコイルの大きさの範囲内では、一般に、ほど 1 0 μm 以下であり、上記の測定法は充分な実用性をもつことがわかった。

第7図に別の実施例の測定結果を示す。

シリコン単結晶基板厚さ 5 0 0 μm の上に蒸着されたアルミニウム 存膜~ 2 μm を被測定物とし、6 8 μH のコイル 2 個を Li, Li としてこれらを距離 e = 3.5 μ で対向固定し、その中央に被測定基板の挿入場所を固散して繰返し測定を行い、「発振器出力対膜厚曲線」 B を得た。 測定を繰返しても、その結果は常に曲線 B の太さの範囲内にあった。

同様の測定を、従来の方法でL=150 #Hのコイルを用いるとき、曲線帯 B'がえられた。測定を繰返すとき、測定結果はこの曲線帯 B'の中を浮動し、 観差の大きいことがわかる。

本発明の方法は金属薄膜に生する過電流のエネルギー損失を測定するのであるから、測定は発振

器によらずとも、第 8 図のように共振回路を使っ ても可能である。

第8図では、水晶発振器XOSCの出力が増幅器AMPiを経て一定値となり、コイルLi+LiとコンデンサCの共振回路に印加され、共振回路の端子低圧が、バッファAMPiを経て計器Mで脱まれるようになっている。被測定基板30,再跌31は前記同様に、図のように、コイルLiとLiの間に挿入測定される。

また、これまでは電圧の変化を利用して渦電 の のエネルギー損失を測定するものを示したが、位 相の変化を利用しても測定は可能であり、このほ かにも本発明の方法は、多くの実施想様をもつ。

なお、被測定金銭薄膜 3 1 の置かれる基板 3 0 の材質は必ずしも絶縁体であることを受しない。 薄膜 3 1 と基板 3 0 の電気伝導度に差異がありさえすれば、原理上、 薄膜の膜厚測定は本発明の方法で可能である。もっとも、 電気伝導度に大差のあるときほど、測定の精度は高いものとなって有利である。 (発明の効果)

本発明は上記の通りであって、 極めて 薄い金属 膜の膜厚を高い 精度で 測定する ことが 可能であり、 装置は安価に 構成できる。

4. 図面の簡単を説明

第1 凶は、本発明の実施例の測定用発振器の回 路凶。

第2凶は、その測定状況を示す凶。

第3凶は、その測定結果のグラフ。

第4凶は、従来の湖定用発振器の回路図。

第5 図は、その御定状況を示す図。

第6図は、その測定結果のグラフ。

第7回は、本発明の別の実施例の側定結果を、 従来の方法の側定結果と比較するグラフ。

第8凶は、本発明の別の実施例の測定用回路図。

L, L, L, 御定用コイル

30 ……基板 、 31 ……被测定金属海膜

代理人 弁理士村上健太

- 7 -

- 8 -







